

2024年04月30日

华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

逆周期研发测试机持续升级，布局东南亚拓展海外市场

—金海通（603061.SH）公司事件点评报告 增持（首次）

分析师：毛正 S1050521120001

maozheng@cfsc.com.cn

联系人：张璐 S1050123120019

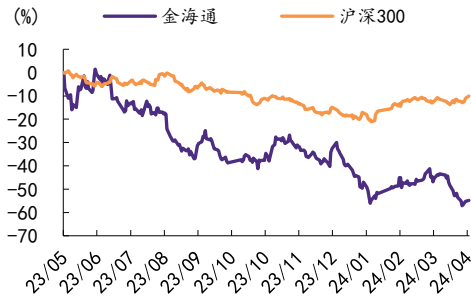
zhanglu2@cfsc.com.cn

基本数据

2024-04-29

当前股价（元）	63.05
总市值（亿元）	38
总股本（百万股）	60
流通股本（百万股）	42
52周价格范围（元）	58.2-137.99
日均成交额（百万元）	104.57

市场表现



资料来源：Wind，华鑫证券研究

相关研究

金海通发布 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告：公司 2023 年度实现营业收入 3.47 亿元，同比下降 18.49%；实现归母净利润 8479.61 万元，同比下降 44.91%；实现扣非归母净利润 6946.60 万元，同比下降 54.63%。公司 2024 年 Q1 实现营业收入 8856.35 万元，同比下降 12.79%；实现归母净利润 1489.26 万元，同比下降 53.31%；实现扣非归母净利润 1315.46 万元，同比下降 57.51%。

投资要点

■ 业绩短期承压，Q1 营收环比修复向好

2023 年全球电子产品市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，半导体封装测试企业、测试代工厂等设备需求趋缓，公司 2023 年营收同比下降 18.49%，业绩短期承压。此外，公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，该项目处于厂房装修阶段。受毛利率较 2022 年同比下降，研发费用、管理费用等费用较 2022 年同期增长等因素，公司 2023 年归母净利润同比下降 44.91%。公司 2024 年 Q1 实现营业收入 8856.35 万元，较 2023 年 Q4 环比增长 12.72%，业绩有所修复。公司深耕集成电路测试分选机领域，新能源、电动汽车及 AI 算力的发展将推动半导体封装测试设备的发展，从而带动公司业绩提升。

■ 逆周期增大研发投入，测试机持续升级

2023 年公司研发费用同比增长 25.09%，研发人员数量较 2022 年末增长 20.41%，稳步推进募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”，公司研发及制造能力提升。公司持续升级现有产品，持续跟进客户需求，不断进行技术研发和产品迭代；同时公司注重新产品布局，积极推进产品在客户端试用，匹配客户最新需求。公司产品在封装尺寸、UPH、测试压力、Index time、温度范围及稳定性、Jam rate 等方面技术指标均达到同列产品国际先进水平。经过多年技术累积，公司已形成“高速运动姿态自适应控制技术”“三维精度位置补偿技术”“压力精度控制及自平衡技术”等核心技术。未来随着集成电路产业进一步精细化分

工，测试任务的复杂性对分选机设备提出更高要求，公司产品软件定制化程度高、集成程度高，反馈速度快等技术优势将保障公司持续发力。

■ 马来西亚生产运营中心剑指东南亚，海外市场服务能力持续提升

公司持续加大市场推广力度，积极拓展境内外新客户，与客户保持紧密沟通并提升客户服务能力，加强境内外销售及售后团队管理。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场，在行业内有良好的品牌形象和市场地位具有较高的客户粘性和客户资源壁垒。2023 年公司销售以境内销售为主，占主营业务收入的 81.62%，与国外设备供应相比，本土优势保证公司能提供快捷、高性价比的技术支持。公司“马来西亚生产运营中心”建成后将进一步促进公司海外市场的服务能力。

■ 盈利预测

预测公司 2024-2026 年收入分别为 4.59、5.75、7.14 亿元，EPS 分别为 2.32、3.02、3.42 元，当前股价对应 PE 分别为 27.2、20.9、18.4 倍，公司虽短期内业绩有所承压，但逆周期加大研发投入升级测试机产品，随着下游对半导体测试设备需求的不断上行，公司有望持续受益，首次覆盖，给予“增持”投资评级。

■ 风险提示

宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不达预期的风险。

预测指标	2023A	2024E	2025E	2026E
主营收入（百万元）	347	459	575	714
增长率（%）	-18.5%	32.2%	25.3%	24.1%
归母净利润（百万元）	85	139	181	205
增长率（%）	-44.9%	64.1%	30.0%	13.5%
摊薄每股收益（元）	1.41	2.32	3.02	3.42
ROE（%）	6.1%	9.1%	10.7%	11.0%

资料来源：Wind，华鑫证券研究

公司盈利预测 (百万元)

资产负债表	2023A	2024E	2025E	2026E	利润表	2023A	2024E	2025E	2026E
流动资产:					营业收入	347	459	575	714
现金及现金等价物	582	584	629	698	营业成本	176	224	292	377
应收款	258	337	364	370	营业税金及附加	2	3	3	4
存货	334	366	433	520	销售费用	29	32	35	43
其他流动资产	190	194	200	207	管理费用	25	32	35	43
流动资产合计	1,364	1,480	1,625	1,794	财务费用	-7	-16	-18	-20
非流动资产:					研发费用	38	41	43	54
金融类资产	171	171	171	171	费用合计	86	89	95	120
固定资产	74	77	75	71	资产减值损失	-8	-5	0	0
在建工程	13	5	2	1	公允价值变动	4	0	0	0
无形资产	98	149	200	248	投资收益	3	3	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	营业利润	93	153	197	223
其他非流动资产	36	36	36	36	加:营业外收入	0	0	0	0
非流动资产合计	220	267	313	356	减:营业外支出	0	0	0	0
资产总计	1,585	1,747	1,938	2,150	利润总额	93	153	197	223
流动负债:					所得税费用	8	14	16	18
短期借款	0	0	0	0	净利润	85	139	181	205
应付账款、票据	142	178	206	233	少数股东损益	0	0	0	0
其他流动负债	37	37	37	37	归母净利润	85	139	181	205
流动负债合计	180	217	245	272					
非流动负债:					主要财务指标	2023A	2024E	2025E	2026E
长期借款	0	0	0	0	成长性				
其他非流动负债	6	6	6	6	营业收入增长率	-18.5%	32.2%	25.3%	24.1%
非流动负债合计	6	6	6	6	归母净利润增长率	-44.9%	64.1%	30.0%	13.5%
负债合计	186	223	251	278	盈利能力				
所有者权益					毛利率	49.2%	51.2%	49.1%	47.2%
股本	60	60	60	60	四项费用/营收	24.7%	19.4%	16.4%	16.8%
股东权益	1,399	1,524	1,687	1,872	净利率	24.4%	30.3%	31.5%	28.8%
负债和所有者权益	1,585	1,747	1,938	2,150	ROE	6.1%	9.1%	10.7%	11.0%
					偿债能力				
现金流量表	2023A	2024E	2025E	2026E	资产负债率	11.7%	12.8%	13.0%	12.9%
净利润	85	139	181	205	营运能力				
少数股东权益	0	0	0	0	总资产周转率	0.2	0.3	0.3	0.3
折旧摊销	5	10	13	15	应收账款周转率	1.3	1.4	1.6	1.9
公允价值变动	4	0	0	0	存货周转率	0.5	0.6	0.7	0.7
营运资金变动	-142	-77	-72	-72	每股数据(元/股)				
经营活动现金净流量	-48	72	121	148	EPS	1.41	2.32	3.02	3.42
投资活动现金净流量	-196	5	5	5	P/E	44.6	27.2	20.9	18.4
筹资活动现金净流量	247	-14	-18	-21	P/S	10.9	8.2	6.6	5.3
现金流量净额	2	63	108	133	P/B	2.7	2.5	2.2	2.0

资料来源: Wind、华鑫证券研究

■ 电子通信组介绍

毛正：复旦大学材料学硕士，三年美国半导体上市公司工作经验，曾参与全球领先半导体厂商先进制程项目，五年商品证券投研经验，2018-2020 年就职于国元证券研究所担任电子行业分析师，内核组科技行业专家；2020-2021 年就职于新时代证券研究所担任电子行业首席分析师，iFind 2020 行业最具人气分析师，东方财富 2021 最佳分析师第二名；东方财富 2022 最佳新锐分析师；2021 年加入华鑫证券研究所担任电子行业首席分析师。

高永豪：复旦大学物理学博士，曾先后就职于华为技术有限公司，东方财富证券研究所，2023 年加入华鑫证券研究所。

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4 年投研经验。2023 年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所通信组，2023 年加入华鑫证券研究所。专注于消费电子、卫星互联网、光通信等领域研究。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023 年加入华鑫证券研究所，研究方向为功率半导体、先进封装。

■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	> 20%
2	增持	10% — 20%
3	中性	-10% — 10%
4	卖出	< -10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	> 10%
2	中性	-10% — 10%
3	回避	< -10%

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

■ 免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。